

檔 號：

保存年限：

## 財團法人金屬工業研究發展中心 函

地址：10075台北市中正區重慶南路二段

51號2樓

聯絡人：楊淑儀

電話：023918755#118

傳真：0223914822

電子郵件：  
shuyi560@mail.mirdc.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年4月6日

發文字號：金企字第1091001126 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：109學界申請須知-正式版.pdf、109學界申請提案計畫書格式.docxattchl  
attch2

主旨：檢送本(109)年度「學界協助中小企業科技關懷計畫」(簡稱本計畫)申請須知一份，請 查照。

說明：

- 一、有關109年度經濟部技術處委託本中心辦理「在地產業創新加值與學界協助中小企業科技關懷推動計畫」，其中「學界協助中小企業科技關懷計畫」，本年度計畫自即日起受理申請，歡迎各校踴躍參與。
- 二、為強化在地特色產業與學校之鏈結合作，本年度計畫之申請，以協助各縣市具特色或群聚之產業為主，且若協助之廠商屬經濟部所轄產業園區(工業區、加工出口區)或能與在地產業公協會有具體之合作事項者，本計畫將優先支持。
- 三、相關申請方式及內容請詳閱附件一之本(109)年度「學界協助中小企業科技關懷計畫申請須知」，相關提案計畫書格式如附件二。
- 四、受理申請期間自即日起至109年4月20日止(郵寄方式送達者以郵戳為憑，親送者於收件截止當日18：00前送達為準)，相關內容或期限如有調整請注意本計畫通知。

正本：逢甲大學、靜宜大學、大葉大學、朝陽科技大學、中山醫學大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、建國科技大學、嶺東科技大學、中臺科技大學、亞洲大學、明道學校財團法人明道大學、南開科技大學、廣亞學校財團法人育達科技大學、僑光科技大學、中州學校財團法人中州科技大學、環球學校財團法人環球科技大學、修平學校財團法人修平科技大學、仁德醫護管理專科學校、國立成功大學

副本：